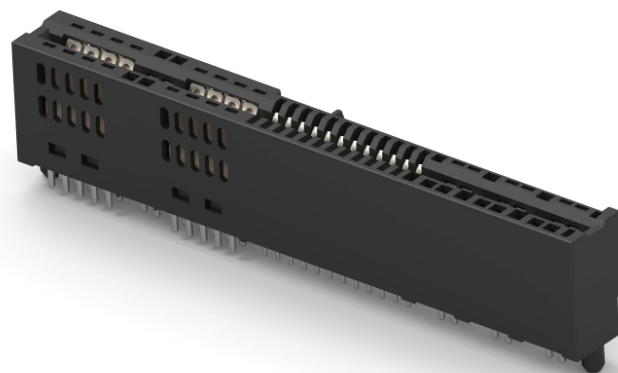


## 产品推介

# 高密度(HD)+金手指电源连接器

- 电流密度最高
- 端子电阻小
- 通用PCB工业封装



我们推出的新型HD+金手指电源连接器能够支持高达15A/2.54mm的电流密度，并为数据中心设备提供2000-3000W的电源连接支持。

此连接器采用独特的双层电源端子及直通式触点设计，可实现多个与PCB的插接/接触点，确保低接触电阻并支持更高的电流。信号间距为1.27mm，兼容通用工业PCB封装设计。

### 主要优势

- 提供电流密度为15A/2.54mm，是市面上所有金手指电源连接器中电流密度最高的
- 可为数据中心设备提供2000-3000W的电源连接支持
- 此连接器采用独特的双层电源端子及直通式触点设计，可实现多个与PCB的插接/接触点，可确保低接触电阻（最大1 mΩ）
- 信号间距为1.27mm，电源端子间距为5.08mm，符合通用的工业PCB封装设计要求
- 连接器的升温程度较低、功耗较低

### 了解更多

[高密度\(HD\)+金手指登录页面](#)

[高密度\(HD\)+金手指产品宣传单](#)

[高密度\(HD\)+金手指电源连接器部件列表](#)

### 应用

- 服务器
- 交换机
- 存储设备

### 电气特性

- 电压额定值：100V
- 额定电流：每端子30A（供14个端子）
- 端子电阻：0.4毫欧（初始值）

### 机械特性

- 最大插接力80N (IEC 60512-13-1)
- 最大拔出力60N (IEC 60512-13-1)

### 材料

- 端子：高导电性铜合金
- 连接器外壳：玻璃填充高温热塑材料

### 标准和规格

- 108-128060
- 501-128061